

## 世界半導体製造装置統計 Worldwide SEMS Report

### 2024年第3四半期販売高は、前年同期比19%増の304億米ドル

東京 2024年12月3日 - 日本半導体製造装置協会が発表した2024年第3四半期（暦年）の世界半導体製造装置販売額は、前年比19%増の304億ドルでした。

前年同期比では、北米77%増を始めとし、台湾25%増、中国17%増、韓国17%増と大きく伸びた結果、全体としては19%の増加となりました。

前四半期比では、最大の中国は6%増と引続き前期からの好調を維持しました。世界販売における中国市場の比率は、北米が85%増、台湾も20%増と中国を更に上回る成長となったため、45.6%から42.5%へと約3ポイント低下しました。

この統計はSEMIと協同で、世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したものです。販売高ならびに前期比、前年同期比成長率は下表の通りです。

(販売)

(単位: 10億米ドル)

期 地域	3Q2024 7~9月	2Q2024 4~6月	3Q2023 7~9月	3Q24/2Q24 前期比	3Q24/3Q23 前年同期比
日本	1.74	1.61	1.80	8%	-3%
北米	4.43	2.40	2.50	85%	77%
欧州	1.05	0.94	1.70	11%	-38%
韓国	4.52	4.52	3.85	0%	17%
台湾	4.69	3.90	3.76	20%	25%
中国	12.93	12.21	11.05	6%	17%
その他	1.01	1.20	0.89	-16%	14%
合計	30.38	26.78	25.56	13%	19%

★出所 SEAJ (日本), SEMI(北米、欧州、その他)・SEMIジャパン

★四捨五入したため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

お問い合わせ先 :

事務局 事務局長 兼 広報部長 小林 章秀(こばやし あきひで)

Web <https://www.seaj.or.jp> E-mail [akobayashi@seaj.or.jp](mailto:akobayashi@seaj.or.jp)

TEL 03-3261-8261